



Tagesordnung

Thema:	53. Treffen des Industrie-Arbeitskreises Rechtskonformes Umweltmanagement in der Elektronikindustrie: Umsetzung von RoHS, REACh, ErP, WEEE und weiteren Umwelanforderungen
Datum:	Mittwoch, den 21. April 2021, 13:30 Uhr
Ort:	Microsoft TEAMS
Teilnehmer:	Arbeitskreismitglieder, Referenten

Agenda

ab 13:15 Uhr

Technischer Check-In

13:30 Uhr

Vorstellung der Tagesordnung, Neues aus der Gesetzgebung

Nils Nissen, Fraunhofer IZM

13:45 Uhr

Design from Recycling: The challenge of product development with post-consumer recycled plastics

Thijs Feenstra, Pezy Group

14:15 Uhr

The new ISO-IEC 62474 dual logo standard: Towards a multi-sectoral material declaration data-exchange standard

Jean-Pierre Theret, Dassault Systèmes

14:45 Uhr

Modulated Fees - Eine neue Herausforderung für Hersteller von Elektrogeräten und Batterien

Kathrin Dinh, HP Deutschland GmbH

15:15 Uhr

Nutzen der SCIP-Datenbank für die Recyclingwirtschaft

Julius Kreißig, wood plc

15:45 Uhr

Abschließende Diskussion

16:00 Uhr

Ende der Veranstaltung